

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名(鉛フリー): XC9504xxxxDR-G  
標準質量: 12 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.194	シリコン	99500	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	2.287	ニッケル	190600	7440-02-0
		銀	8700	7440-22-4
		金	1900	7440-57-5
ダイアタッチ	0.064	銀	5300	7440-22-4
		エポキシ樹脂	1400	—
		フェノール樹脂	400	—
ボンディングワイヤ	0.118	金	9800	7440-57-5
封止樹脂	7.166	溶融シリカ	597100	60676-86-0
		エポキシ樹脂	34100	—
		フェノール樹脂	30700	—
		金属水酸化物	20400	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。